

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-036

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“芯碁微装”或“公司”)董事会对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]563 号)，同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行 10,497,245 股人民币普通股，募集资金总额为人民币 797,685,647.55 元，扣除相关发行费用(不含税)人民币 8,322,726.38 元，募集资金净额为人民币 789,362,921.17 元。上述资金已于 2023 年 7 月 25 日全部到位，并存放于公司开设的募集

资金专项账户内。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《合肥芯基微电子装备股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0198号）。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息扣除手续费后的净额为 14,172,087.22（含活期利息）元。截至 2025 年 6 月 30 日，已使用募集资金金额为人民币 481,327,125.60 元，本年度已使用募集资金金额为人民币 103,113,117.43 元，进行现金管理余额为人民币 310,000,083.63 元，募集资金存储账户余额为人民币 12,207,799.16 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

经公司股东大会授权，公司于 2023 年 7 月 6 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司、海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行和徽商银行股份有限公司

合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下表所示：

开户银行	账号	存款方式	2025 年 6 月 30 日 账户余额 (人民币元)
招商银行合肥分行营业部	551906776410802	活期余额	874,302.89
徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	522001541721000002	活期余额	2,911,581.74
中信银行股份有限公司合肥分行营业部	8112301012100947766	活期余额	765,010.30
中国光大银行合肥长江西路支行	76670180803908811	活期余额	7,656,904.23
合计	/	/	12,207,799.16

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金 103,113,117.43 元，具体募集资金使用情况见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十

七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：元

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投入金额	投资期限	期末余额	利息金额
1	光大银行	大额存单	70,000,000.00	70,000,000.00	2024.3.29-2027.3.29	0	273,000.00
2	徽商银行	大额存单	50,000,000.00	50,000,000.00	2023.8.28-2026.8.28	30,000,000.00	0
3	徽商银行	大额存单	100,000,000.00	100,000,000.00	2023.8.29-2026.8.29	40,000,000.00	1,429,999.99
4	民生银行	大额存单	40,000,000.00	40,000,000.00	2024.5.20-2027.5.20	20,000,000.00	176,972.22
5	南洋银行	大额存单	250,000,000.00	250,000,000.00	2023.8.29-2026.8.29	110,000,000.00	0
6	兴业银行	大额存单	150,000,000.00	150,000,000.00	2023.8.29-2026.8.29	80,000,000.00	1,984,000.00
7	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2024.10.17-2025.10.14	0	190,191.78
8	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2025.1.16-2026.1.13	0	63,287.67

9	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2025.2.20-2026.2.9	0	62,495.38
10	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2025.3.27-2026.3.24	0	92,712.33
11	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2025.5.15-2026.5.12	0	59,671.23
12	申万证券	保本理财	20,000,000.00	20,000,000.00	2025.6.19-2026.6.15	20,000,083.63	0
13	申万证券	保本理财	10,000,000.00	10,000,000.00	2025.1.2-2025.12.23	10,000,000.00	0
合计			790,000,000.00	790,000,000.00		310,000,083.63	4,332,330.60

注：批准投资金额及实际投入金额为滚动循环金额，利息金额为理财利息。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无此种情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无此种情形。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无此种情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附表：2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			789,362,921.17			本年度投入募集资金总额			103,113,117.43			
变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额			481,327,125.60			
变更用途的募集资金总额比例（%）			不适用									
承 诺 投 资 项 目	已 变 更 项 目， 含 部 分 变 更 （ 如 有 ）	募 集 资 金 承 诺 投 资 额	调 整 后 投 资 总 额	截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额①	本 年 度 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额②	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 ③=②-①	截 至 期 末 投 入 进 度 （ % ） ④=② / ①	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
直 写 光 刻	无	265,980,000.00	257,657,273.62	257,657,273.62	14,052,801.57	130,101,863.31	-127,555,410.31	50.49%	2026年7月	直写光刻设备在新型显示、	不适用	否

设备产业应用拓展深化项目										PCB 阻焊层、引线框架等领域不断深化应用，在 NEX 系列已有机型的基础上，继续开发 NEX30、NEX40 多款机型，并逐步向量产阶段过渡。		
IC 载板、类载	无	175,837,500.00	175,837,500.00	175,837,500.00	31,391,165.37	106,079,424.30	-69,758,075.70	60.33%	2026 年 7 月	持续对 IC 载板、类载板直写光刻	不适用	否

板直写光刻设备产业化项目										设备进行研发投入，正在研究开发更高精度解析设备，MAS 系列机型研究取得进一步突破，多款设备正在向量产阶段过渡。		
关键子系统、核心	无	151,720,000.00	151,720,000.00	151,720,000.00	398,625.34	83,447,574.84	-68,272,425.16	55.00%	2026年7月	各子系统、核心零部件自主研发项目均正常推	不适用	否

零 部 件 自 主 研 发 项 目										进，基于深度学习算法的智能化直写光刻系统开发在客户端试运行良好；超大幅面高解析度曝光引擎研发项目已基本完成，实现超大幅面下高解析高速曝光；高精度动态环控系统		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										研发基本完成，完成WLP机型上机测试；先进激光光源研发项目重点解决空间光耦合、合束等技术，提升了405nm紫外激光器国产化率。		
补 充 流 动	无	204,148,147.5	204,148,147.5	204,148,147.5	57,270,525.15	161,698,263.15	-42,449,884.40	79.21%	2026年7月	不适用	不适用	否

资 金 项 目												
合 计	-	797,685,647.5	789,362,921.17	789,362,921.17	103,113,117.43	481,327,125.60	-308,035,795.57	60.98%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不使用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至报告期末，公司进行现金管理的募集资金余额为 31,000.01 万元。具体详见本报告“三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								